10

Mecanismos de Injeção em Lasers De Heteroestrutura dupla Benjamin Grossman

> Tese de mestrado apresentada ao Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Cam pinas.

Orientador: Prof. Rogério Cezar de Cerqueira Leite

1973

BC 33284 M or the cit I. FÍSICA UNICAMP n.º classif. n.º autor <u>G</u> 914-m \_\_ed. v.\_ ex. n." tombo. TM/07 CM000427347

Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro da F.A.P.E.S.P, C.N.Pq e Miniplan

#### AGRADECIMENTOS

Ao professor R.C.C. Leite pelas possibilidades oferecidas neste Instituto e pela orientação deste trabalho.

Ao professor J.E. Ripper pela colaboração segura e imaginosa.

Ao professor N. Patel pelos ensinamentos básicos e discu<u>s</u> sões.

Ao professor D.G. Pinatti e ao colega Carlos P. Pinelli pela ajuda na montagem do sistema de hélio.

Ao professor P. Brosson e ao colega C. Vermaelen pela aj<u>u</u> da na tomada de alguns dados.

A Alice pelo serviço de datilografia.

## A S. K. como prova de estima.

## Introdução

O objetivo inicial do presente trabalho era o de estu dar os mecanismos de injeção de portadores em junções p-n utili zando-se dispositivos de heteroestrutura dupla (Por exemplo, talvez fosse possivel observar injeção por efeito Auger). Estudos so bre mecanismos de injeção em junções p-n já haviam sido feitos utilizando-se dispositivos de homoestrutura de Ga As por R.C.C.Le<u>i</u> te e colaboradores <sup>(1)</sup>e atualmente este assunto vem sendo estudado experimentalmente (em heteroestrutura simples) por Alferov e seu grupo e teoricamente por Keldish.

Então, tal estudo era original; na pior hipótese pode riam ser confirmados os processos ja identificados, mas estes em princípio deveriam ser vistos com muito maior nitidez devido à própria natureza do dispositivo usado. A esta vantagem mencionada anteriormente deveria ser aliado o fato de que os resultados da nossa experiência não demandariam cálculos de correção devido a reabsorção que como foi mentionado em (1) nem sempre são fáceis de serem realizados porque o coeficiente de absorção não é conhecido para uma dopagem qualquer. Além disso diferentes proprieda des óticas ao longo do material não precisariam ser conhecidas pa ra se levar em conta reflexões internas porque nos iríamos observar a radiação emitida ao longo da junção. Então, o que interessa va para nos devido ao tipo de observação que iria ser feito ( ao longo da junção) era saber como o guia de onda formado pela heteroestrutura dupla influiria sobre a radiação comparativamente a esta mesma influência em homojunção. Isto é, para mostrar que asnossas medidas deveriam ser menos distorcidas devemos comparar as distorções espectrais na ref. l e no nosso caso devido ao efeitode a junção comportar-se como guia de onda.

Segundo os próprios autores da referência citada, da ra

.1.

diação observada segundo as três direções, aquela observada na d<u>i</u> reção da junção é a menos confiável. Isto porque o confinamento da radiação não é igual para todo o espectro emitido<sup>(2)</sup>sendo quea parte de altas energias é absorvida mais fortemente.





.2.

Distribuição de Energia na direção perpendicular a junção (REFERÊNCIA 2) Estrutura do diodo usado na referência l

FIG.1

FIG.2

Portanto o espectro obtido na direção da junção em ho moestruturas é pouco confiável no sentido que não é um retrato das recombinações que ocorrem porque a radiação emitida provém não só da junção (onde a parte de baixas energias é reforçada) co mo também de regiões vizinhas (das partes p e n) onde a influên cia por absorção se manifesta obviamente com magnitude diferente. Por estas razões o espectro obtido deste modo é menos confiável que aqueles obtidos por observações sobre a parte p, perpendicu - larmente ao plano da junção e as correções espectrais são muitomais difíceis de serem feitas.

Agora, no caso de heteroestrutura dupla cujo esquema de bandas mostramos abaixo nada disto acontece. Enquanto que no caso de homojunção a descontinuidade do Índice de refração é da



ordem de 0,05%<sup>(2)</sup> (FIG.5) em heteroestruturas esta diferença é da ordem de 5% dependendo da concentração de alumínio (FIG.6<sup>(3)</sup>)

Isto significa que o confinamento é muito mais efetivo que no caso anterior. Portanto a radiação proveniente das re giões não ativas não influencia o espectro obtido. Se levarmos em consideração que as regiões não ativas são praticamente tran<u>s</u> parentes a radiação gerada na parte ativa vemos que esta influê<u>n</u> cia é realmente desprezível.

.3.



Além das vantagens já mencionadas de um dispositivo de heteroestrutura dupla sobre um de homoestrutura para o estudo de mecani<u>s</u> mos de injeção existe um outro fator muito importante que reforça a confiabilidade do último sobre o primeiro. Em homoestrutura a injeção não é uniforme, (FIG.7) existindo uma concentração muito maior de portadores na região próxima da junção de modo que o preenchimento de "caudas" de estado se dá desigualmente ao longo da direção perpendicular a junção. Sendo assim o espectro obtidoserá deslocado para a região de baixas energias com relação ao espectro obtido por injeção uniforme. Esta injeção uniforme é obtida em dispositivos de heteroestrutura dupla como mostra a FIG.8, por causa das barreiras originadas das diferenças de banda proib<u>i</u> da que impede a difusão dos portadores. Na realidade o comprimento da região ativa é feito menor que o comprimento de difusão, o que garante ainda mais a uniformidade da injeção.





Observar que o preenchimento das "caudas" de estado se da de modo desi gual na direção perpendjcular a junção.

FIG. 7

Devido ao fato que a largura da região ativa é pe quena a injeção resulta uniforme.

FIG.8

Então, fica inteiramente justificado o porque do uso de heteroestruturas para estudar mecanismos de injeção a que nos pr<u>o</u> pusemos inicialmente.

No entanto, no decorrer da experiência a nossa atençãofoi desviada para outro tema. O efeito da resistência negativa em lasers de heteroestrutura dupla<sup>(4,5,6)</sup> (que veremos mais tarde com detalhe).

A resistência negativa é observada de modo geral a bai-

xas temperaturas (de 200 K para baixo).

Como é um efeito observado aleatoriamente mesmo em d<u>i</u> odos construidos a partir de uma mesma pastilha vemos que este fato é proveniente de uma falta de controle fino sobre o crescimento de heteroestrutura.

Agora, os diodos que apresentam resistência negativa são indesejáveis na sua utilização como lasers porque a esta resis tência está normalmente associada uma queda de tensão elevada; -(Entre 2,5 a 5,0 volts enquanto que o normal é de 1,5 volts). Es te fato implica numa maior dissipação de potência na estrutura,limitando portanto o uso de tais dispositivos a temperatura amb<u>i</u> ente. Alem do mais, tal efeito torna o comportamento dos diodosinstáveis.

Por estas razões o nosso trabalho consiste fundamental mente de duas partes independentes. Uma versando sobre resistência negativa na qual foi dado maior ênfase e destacado a seme lhança total com descargas em gases e na outra foi estudado os mecanismos de injeção dominantes, tarefa a que nos propusemos in<u>i</u> cialmente.

# <u>Capítulo I</u>

Heterojunção de GaAs -  $Ga_xAl_{1-x}As$ 

Neste capítulo veremos as vantagens e desvantagens de dispositivos de duas ou três ligas diferentes sobre dispositivos similares homoestruturais. Veremos também os requisitos que precisam ser satisfeitos por estes materiais para se fazer boas ju<u>n</u> ções e citaremos alguns resultados obtidos com a junção GaAs-- Ga<sub>x</sub>Al<sub>1-x</sub>As que foi a junção com a qual trabalhamos. Não nos preocuparemos com as técnicas de crescimento destas estruturas. Os resultados apresentados neste capítulo já são conhecidos e a maior parte deles se encontra descrito na bibliografia citada. A sua inclusão neste texto no entanto, se justifica porque o seu conhecimento é essencial para a compreensão do trabalho realizado.

Sabemos que o ganho ótico depende diretamente da inver são de população (não do número total, mas da concentração). Vamos ver agora como diminuindo o volume da região onde os portado res são injetados (utilizando-se heteroestruturas) podemos obter condições mais favoráveis para o "leisamento".

Uma comparação entre homojunção, heterojunção simples e heterojunção dupla está mostrada abaixo<sup>(7)</sup>.



Fig. 9

3

Fig. 10

Fig. 11

Estrutura física, forma das bandas sob a aplicação de tensão, índice de refração e distribuição de energia em homoestrutura, heteroestrutura simples e heteroes trutura dupla. Em homoestrutura o confinamento de portadores deviso a diferenças de banda proibida só pode provir como consequência de diferentes dopagens; portanto é bastante precário. Grande parte da radiação se perde lateralmente, não sendo usada para realimentação. Como o comprimento de difusão é de alguns mícrons o nívelde corrente para se obter uma inversão de população é alta e portanto envolve geração de calor intensa no corpo do diodo.

Em heteroestrutura simples existe um confinamento parcial devido as diferenças de banda proibida entre o Ga<sub>x</sub>Al<sub>1-x</sub>As e GaAs.

A altura da barreira<sup>(8)</sup>é uma medida de qualidade do confinamento ótico e elétrico. Esta altura se encontra (9,10) re-(9,10) produzida nas figuras (12,13) abaixo em função da quantidade de alumínio na liga.



Fig 12

Banda proibida da liga Ga<sub>x</sub>Al<sub>l-x</sub>As em função de x



Fig 13

Altura da barreira vista pelos eletrons em função da banda proibida da liga Então em heteroestrutura simples o confinamento é efetivo em apenas um lado da junção (FIG.11-b). Em heteroestrutura d<u>u</u> pla há o confinamento dos eletrons e buracos. A largura da região ativa é feita da ordem de 3 a 6 microns, portanto inferior ao comprimento de difusão que é de 6 a 20 microns<sup>(11)</sup>.

Como consequência disto a injeção é uniforme, o espectro obtido é mais confiável, como já dissemos,e o volume onde os po<u>r</u> tadores são injetados é menor que no caso de heteroestruturas – simples. Logo, a corrente de limiar deve abaixar. As medidas fe<u>i</u> tas por Panish e Hayashi<sup>(12)</sup>confirmam isto:



FIG. 14

densidade de corrente de limiar J versus 1/L para homoestruth tura, heteroestrutura simples e heteroestrutura dupla.

As unidades de  $\alpha$  (perdas) são em cm<sup>-1</sup> e  $\beta$  (ganho) são cm<sup>-1</sup> K A<sup>-1</sup>

Normalmente devido as diferenças de parâmetro de rede, coeficientes de dilatação ou até mesmo diferentes derivadas doscoeficientes de dilatação, formam-se na junção centros de reco<u>m</u> binação que reduzem a eficiência quântica e portanto são indes<u>e</u> jãveis para a reconstrução de lasers. Vamos mostrar alguns dados do GaAs e Ga<sub>x</sub>Al<sub>l-x</sub>As para mostrar como eles satisfazem bemas condições para um bom casamento pelo menos a primeira vista.

Material	Banda Proibida (eV)	Parâmetro da rede (Å)	Estrutura da banda proibida	Coeficiente de dilata- ção a 300K (x 10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup> )	Dopantes Típicos	Afinidade eletrônica (eV)
AlAs	2,15	5,661	Indireto	5,2	Zn	3,5
GaAs	1,43	5,654	Direto	5,8	Se,Te	4,07

# TABELA 1 : Ver referência 8

Além das propriedades citadas que ALAs e GaAs têm em comum, o -GaAs tem banda proibida grande, pequena massa efetiva, alta mo bilidade, banda proibida direta etc.

O nosso trabalho mostra no entanto que dependendo da – concentração de alumínio na liga, podem advir (como consequência do casamento não perfeito) "traps" ou armadilhas na interface c<u>u</u> jo resultado é a resistência negativa observada. A origem dessedescasamento é de difícil reconhecimento; pode ser devido a tensões surgidas na interface provenientes de diferentes coeficientes de dilatação etc.

Para finalizar este capítulo veremos agora a estrutura completa do dispositivo usado e as funções de cada parte.



#### **FIG.15**

O substrato de GaAs é feito tipo <u>n</u> (primeira camada). Sobre ele é crescido o emissor de  $Ga_XAt_{1-x}As$  (emissor de eletrons, portanto tipo n). Logo, a primeira camada é necessária porque a liga se oxida com facilidade dificultando o contacto metálico. <u>A</u> lém do mais como estas duas partes representam uma parcela cons<u>i</u> derável (ver figura acima) do corpo do diodo é conveniente que sejam tipo n pois este tipo apresenta condutividade maior que o tipo <u>p</u>.

Esta segunda camada além de servir como emissor atua

conjuntamente com a quarta camada (também é uma liga) no confinamento da radiação e dos portadores na região ativa. Isto é, a terceira camada de GaAs é a camada ativa onde os portadores são injetados. Finalmente a quinta camada feita  $p^+$  GaAs tem como finalidade permitir um contacto ohmico. A figura abaixo esclarece este fato.



#### FIG.16

O contacto metálico em faixa atualmente usado conduz a uma injeção em uma pequena região evitando a formação de múlti plos filamentos luminosos. Esta estrutura toda é assentada em um pequeno bloco de diamante (metalizado) que como se sabe tem uma condutividade térmica cinco vezes superior a do cobre (a tempera tura ambiente). Portanto a retirada de calor se faz por este la-

.12.

do, (anexa a  $5^{\underline{a}}$  camada) e por esta razão as camadas anexas a ju<u>n</u> ção em direção ao diamante são finas. É conveniente observar que os tipos p de GaAs e p Ga<sub>y</sub>Al<sub>1-y</sub>As (quinta e quarta camadas) são melhores condutores de calor que o lado oposto (tipos n), de modo que a impedância térmica é muito menor do lado p.

Abaixo temos uma tabela<sup>(13)</sup>que mostra os materiais, d<u>o</u> pagem, dopantes que são usuais na construção de lasers de heter<u>o</u> estrutura dupla.

	Material	Tipo	Dopante	Concentração (cm <sup>-3</sup> )	Espessura (um)	
Substrato	GaAs	n	Si	2x10 <sup>18</sup>	- 80	
1ª Camada	Al <sub>0,25</sub> <sup>Ga</sup> 0,75 <sup>As</sup>	<b>n</b>	Sn	- 10 <sup>17</sup>	- 10	
2 <sup>ª</sup> Camada ou Camada Ativa	GaAs	n p Compensado n ou p	Sn,Te Ge Si Sn+Ge Te+Zn	0,5-5x]0 <sup>18</sup> 1-8x10 <sup>18</sup> N <sub>D</sub> ,N <sub>A</sub> ~ 10 <sup>18</sup> -10 <sup>19</sup>  N <sub>D</sub> -N <sub>A</sub>   ~ 10 <sup>18</sup>	0,5-1	
3 <sup>2</sup> Camada	At0,25 <sup>Ga</sup> 0,75 <sup>As</sup>	. p	Ge	5x10 <sup>17</sup>	0,5-2	
4ª Camada	GaAs	P	Ge	~ 5x10 <sup>18</sup>	0,5-2	

TABELA II (Ver referência 13)

# Capitulo II

O efeito de resistência negativa em lasers de hetero estrutura dupla foi observado anteriormente por J.E.Ripper<sup>(4)</sup> e por Zho.I.Alferov<sup>(5)</sup>. A curva caracteristica de um diodo com este



VOLTAGEM (V)

#### **FIG.17**

Na realidade uma boa porcentagem de diodos construidos a partir do mesmo substrato apresentam este defeito, que é observado com maior frequência a baixas temperaturas (abaixo de 200 K). A queda de tensão anormalmente alta limita por efeito Joule a operação de tais dispositivos a temperatura ambiente. Por esta razão o estudo deste problema é importante.

Neste capítulo veremos que este efeito (observar a ten são anormal de aproximadamente 2 Volts e a resistência negativa propriamente dita) pode ser interpretado em termos de centros de captura de eletrons saturáveis localizados perto da junção. Nos r<u>e</u> sultados que conseguimos foram utilizadas técnicas de pulso sim - ples e pulso duplo para estimar os tempos de enchimento e esvazi<u>a</u> mento destes centros. Foram feitos ainda medidas de espectrosco pia em tempo que confirmaram um modelo proposto e também um cálc<u>u</u> lo aproximado da densidade de centros.

Embora estes efeitos sejam vistos com predominância a baixas temperaturas as medidas que se seguem foram feitas em um diodo que exibia este fenômeno mesmo a 300 K, e portanto as medidas foram tomadas nesta temperatura por questões de conveniência e facilidade.

Os centros estão concentrados perto da junção entre o <u>e</u> missor n  $Ga_{x}A\ell_{1-x}As$  e a região ativa (GaAs) onde provocam uma região de alta resistividade com o nível de Fermi grampeado a grandes distâncias das bandas. Deste modo há um entortamento das bandas na região onde estão os "traps" provocando uma barreira adicional para a injeção de eletrons.



**FIG.18** 

.15.

Esta barreira extra é responsável pela queda de ten são anormal verificada nestes diodos. Assim durante um pulso de tensão parte dos portadores são usados para preencher os cen tros e parte é usada na recombinação radiativa Observar que as propriedades da região onde se concentram os"traps"são equivalentes as de uma região semi-isolante (banda proibida grande) ou ainda de uma região de carga compensada.

Vamos supor inicialmente que temos um número total de traps =  $N_{T}$ .

Então, se admitirmos que as duas hipóteses (a) e (b) <u>a</u> baixo sejam válidas:

a) Que a probabilidade de captura de um eletron por um centro seja proporcional ao número de centros vazios

b) Que a probabilidade de captura seja a mesma para t<u>o</u> dos os centros.

Então a equação que rege a população n(t) de "traps" cheios é dado por

$$\frac{dn(t)}{dt} = \frac{\alpha I}{e} \left[ N_{T} - n(t) \right] - \frac{n(t)}{\tau} \qquad \underline{Eq.1}$$

#### sendo

e = carga do eletron

I = corrente

 $\alpha$  = constante de proporcionalidade

 $\tau$  = constante de tempo de esvaziamento de"traps".

Inicialmente os"traps"estão vazios a barreira é altae a tensão está totalmente aplicada na barreira. Então, a condição inicial do nosso problema é n(0) = 0.

Reescrevendo a equação (1) e resolvendo-a

.17.

$$\frac{dn}{dt} + \left(\frac{\alpha I}{e} + \frac{1}{\tau}\right) n = \frac{\alpha}{e} N_0 I \qquad \frac{Eq.1-a}{e}$$

$$n(t) = \frac{N_0 \tau'}{\tau} (1 - e^{-t/\tau'})$$
 Eq.2

com

$$\frac{\alpha I}{e} = \frac{1}{T}$$
 Eq.3

$$\frac{1}{\tau'} = \frac{1}{T} + \frac{1}{\tau}$$
Eq.4

Agora, a medida que os centros vão sendo preenchidosa altura da barreira cai e a tensão vai sendo transferida dabarreira para a junção propriamente dita. Quando um certo núm<u>e</u> ro crítico n<sub>th</sub> de centros são preenchidos a barreira cai o suficiente para que haja uma injeção em massa de eletrons do e missor <u>n</u> para a região ativa. Então existe um acréscimo brusco da corrente e a tensão cai pois a barreira inixiste agora.Este fenômeno causa a resistência negativa.

Vamos supor que seja  $\underline{\omega}$  o tempo necessário para preencher o número crítico n<sub>th</sub> de centros após o que ocorre a injeção maciça de portadores.

A equação (2) pode ser escrita

$$\frac{n(t)}{n} = \frac{I}{th} (1 - e^{-t/\tau'}) \qquad \underline{Eq.5}$$

$$com \qquad n_{th} = \frac{N_0 t^2 \alpha I_{th}}{e} \qquad \qquad \underline{Eq.6}$$

Quando  $t = \omega$   $n = n_{th}$  e a relação entre I e  $\omega$  fica

$$\omega = \tau' \ln \left(\frac{I}{I-I_{th}}\right)$$
(Ver referências 14, 15  
16)

.18.

A figura abaixo mostra os nossos resultados experime<u>n</u> tais, confirmando o modelo proposto.



Convém notar que na presença e na ausência de corrente resultam constantes de tempo diferentes. A figura 19 dá a constante de tempo total e corresponde a um processo de enchimentoe esvaziamento simultâneos dos centros. Esta constante de tempo  $\tau'$  será chamada constante de tempo de enchimento dos centros – pois o estado final corresponde a centros cheios.

Convém notar que as equações (5) e (6) demonstram a existência de dois fatores críticos: Primeiro uma carga total  $n_{th}$  que precisa ser acumulada pelos centros; segundo, que esteacúmulo crítico de carga não pode ser atingido mesmo para tem pos de duração do pulso muito grande se a corrente for inferior a I<sub>th</sub>. Para correntes acima de I<sub>th</sub> a população crítica n<sub>th</sub> é atingida em um tempo  $\omega = \omega$  (I). A figura 20 ilustra estes fatos

n



.19.

Normalmente a histerese na curva I x V é provocada pela variação da resistência do dispositivo devido a geração decalor por efeito Joule. Mas devido ao baixo nível de injeção a histerese observada na figura 17 não pode ser explicada por este efeito. O modelo de centros de recombinação proposto cuja po pulação de eletrons aprisionados varia no tempo (devido a capt<u>u</u> ra com constante de tempo T e esvaziamento com constante de te<u>m</u> po T) e portanto afeta a condutividade do dispositivo, explicabem o efeito de histerese observado.

A equação 1-a na ausência de corrente se torna:

$$\frac{dn}{dt} + \frac{1}{\tau} n = 0 \qquad \qquad \underline{Eq.8}$$

A experiência de pulso duplo permite determinar exper<u>i</u> mentalmente o valor de τ. Esta experiência consiste basicamente no seguinte: No primeiro pulso ajustamos a corrente de tal modo que n<sub>th</sub> seja alcançado justamente no fim do pulso, isto é,

$$n(t) = n_{th} parat = \lambda$$
 Eq.9

e com  $\lambda$  = largura do pulso.

Um segundo pulso é aplicado após um intervalo de tempo  $\underline{\Delta}$  e verificamos a influência da população residual de eletronssobre o atraso  $\omega$  no segundo pulso para se atingir a população crítica. Obviamente este atrazo será menor que no caso de pulso simples (para a mesma corrente) porque os centros estão parcia<u>l</u> mente cheios. Então um estudo do atraso  $\underline{\omega}$  no segundo pulso versus a separação  $\underline{\Delta}$  dos pulsos deve fornecer informação sobre a constante de tempo  $\tau$  de decaimento que ocorre no intervalo en tre os pulsos.

A solução da equação l-a com a condição de contorno n(0) = 0 é:

$$n(t) = \frac{N_0 \tau'}{\tau} (1 - e^{-\frac{t}{\tau'}}) \qquad \underline{Eq.10}$$

Para t =  $\lambda$  (largura do pulso) vamos por

$$n(t) = n_{th}$$
 ou  $n(\lambda) = n_{th}$ 

desde que

$$I = I_{th}$$

Portanto

$$n_{th} = \frac{N_o \tau' th}{T_{th}} (1 - e^{-\lambda/\tau' th})$$
 Eq.11

Com

$$\tau'_{th} = \tau' (I_{th})$$

$$T_{th} = T (I_{th})$$
Agora, no intervalo entre o primeiro e o segundo pulso
$$I = 0$$
e a equação 1-a fica
$$\frac{-dn}{dt} + \frac{n}{\tau} = 0$$
Eq.12
cuja solução é :
$$n(t) = n_{o} e^{-t/\tau}$$
Como para
$$t = 0$$
Nós pusemos  $n_{o} = n_{th}$ , resulta
$$n = n_{th} e^{-t/\tau}$$

No começo do segundo pulso a população residual é portanto

$$n(\Delta) = n_{th} e^{-\Delta/\tau} = \gamma$$
 Eq.13

Quando começa o segundo pulso temos:

$$\frac{dn}{dt} + \frac{1}{\tau'} = \frac{N}{T}$$

cuja solução, já imposta a condição de contorno,

$$n(0) = n_{th} e^{-\Delta/\tau}$$

ē:

$$n(t) = \frac{N_0 \tau'}{T} + (\gamma - \frac{N_0 \tau'}{T}) e^{-t/\tau'} \underline{Eq.14}$$

Agora, neste segundo pulso, a população crítica é atin gida em um tempo  $\omega < \lambda$ , isto é:

$$n(\omega) = n_{th} = \frac{N_o \tau'}{T} + (\gamma - \frac{N_o \tau'}{T}) e^{-\omega/\tau'} = \frac{Eq.15}{T}$$

Comparando a Eq.15 com a equação 11, resulta:

$$e^{-\lambda/\tau'} = \left| 1 - (1 - e^{-\lambda/\tau'}) e^{-\Delta/\tau} \right| e^{-\omega/\tau'}$$
 Eq.16

Experimentalmente temos a condição

de modo que

$$e^{-\lambda/\tau} \cong 0$$

e também

e a equação <u>16</u> fica

$$e^{-\lambda/\tau'} = \Delta e^{-\omega/\tau'}$$

ou

$$\omega = (\lambda - \tau' \ln \tau) + \tau' \ln \tau \qquad \underline{Eq. 17}$$

Os nossos resultados experimentais se encontram nas fi

gura 2, e fornecem p**ara τ' um valor da mesma ordem do que aqu<u>e</u> le obtido por técnicas de pulso simples e fornece para τ o va lor de 36 μs** 



ATRASO (µs)

FIG.21

.23.

As medidas espectroscópicas que se seguem confirmam o modelo proposto.

Na figura 22 abaixo as curvas 1,2 e 3 representam respectivamente a radiação emitida (a uma determinada frequência), a tensão aplicada e a corrente no dispositivo. Notar que o inicio do pulso (de 0 a 3  $\mu$ s) a intensidade da radiação é pequenae a tensão é elevada. Após atingido o limiar a injeção cresce -(praticamente dobra) e a intensidade de radiação aumenta cercade 50 vezes.

Como a corrente apenas dobrou de valor e nesta regiãode corrente<sup>(1)</sup>predomina a injeção por tunelamento horizontal, que apresenta a relação<sup>(17)</sup>

 $_{j}$  ( h vp ) =  $\alpha I^{1,0}$ 

com:

- ) (hvp) = intensidade do pico da emissão espontânea i = corrente
- $\alpha$  = coeficiente de proporcionalidade.

Então concluimos que durante a primeira parte do pulso somenteuma fração muito pequena da corrente é usada para geração da r<u>a</u> diação. Isto é, pela figura 22, dos 3,5 mA de corrente antes do "breakdown" somente (7,5/50) mA ou 0,15 mA são usados para recombinação radiativa.

O restante (3,35 mA ou 95%) é utilizado em mecanismosnão radioativos.

Se assumirmos que a presença de outros mecanismos de recombinação não radiativo é desprezível e considerarmos apenas a captura pelos centros podemos calcular o número máximo destas armadilhas. Pela equação 11

$$n_{th} = N_0 \frac{\tau'}{T} (1 - e^{-\lambda/\tau'}) = 0,93 N_0$$

E carga total armazenada pelos centros vale aproximadamente

$$q = 3,35 \text{ mA} \quad 3\mu s \cong 10 \cdot 10^{-9} \text{ C}.$$

Portanto o número máximo de centros que influenciam o processovale aproximadamente

$$N_{0} \cong 6 \times 10^{10}$$

Considerando-se que a área onde os portadores são injetados pode variar de acordo com o nível de injeção devido a um processo de espalhamento de corrente, a densidade superficial de centros estará entre os limites

6 . 
$$10^{13}/\text{cm}^2$$
 < do < 1,2 .  $10^{15}/\text{cm}^2$ 

se considerarmos como limites da área os valores 10<sup>-3</sup>cm<sup>2</sup> e -4.8.10<sup>-5</sup>cm<sup>2</sup>. Como o diodo usado tem contacto por faixa (largura da faixa = 0,5 x 10<sup>-3</sup> polegadas) obtido por bombardeamento deprotores usaremos como área do dispositivo o valor

$$A = 4.8. 10^{-5} cm^2$$

o que da uma densidade de centros de 1,2 x  $10^5$  / cm<sup>2</sup>.

Convém mencionar outra vez que os valores calculados anteriormente ignoram a presença de outros mecanismos não radi<u>a</u> tivos. Na presença de outros mecanismos o valor de N<sub>o</sub> é infe rior a aquele calculado anteriormente.

Bardeen demonstrou que para junções metal-semicondutor as propriedades ditadas pelos defeitos dominam as propriedadesda junção propriamente dita se estes defeitos forem de cerca de  $10^{13}/cm^2$  ou superior. Estendendo esta ideia ao nosso caso e cal culando para a junção ALAS - GaAs o número de ligações defeituo sas devido ao descasamento da rede <sup>(18)</sup>vemos que este número é da ordem de 2 .  $10^{12}/cm^2$ . Então para a junção ALAS - GaAs tería mos em princípio um comportamento sem interferência dos defei tos de superfície. No entanto, a nossa experiência mostrou que o diodo usado tem uma densidade superficial de defeitos cerca de cem vezes superior ao valor limite de Bardeen, sendo pois as pr<u>o</u> priedades da junção apagadas pela influência dos centros.(Uma vez preenchidos os centros subexistem apenas as propriedades da junção). Deste modo a nossa teoria se ajusta com a previsão de Bardeen.

A figura 23, obtida experimentalmente, confirma o modelo de centros saturáveis durante um pulso de corrente. As curvas (1), (2) e (3) da figura 23 são os espectros de emissão espontânea em três tempos diferentes dentro do pulso de corrente. Na curva (1) o "gate" do integrador box-car está depois do"break down". Nas curvas (2) e (3) as posições do gate são aquelas ass<u>i</u> naladas na figura ao lado da figura 23.

A confirmação do nosso modelo está no fato de que o pico do espectro de emissão espontânea se desloca para a região de altas energias para tempos crescentes, o que significa em última análise que a injeção através da junção está aumentando.

É interessante perceber a semelhança da curva caracte ristica deste diodo com a curva caracteristica de um gás. Na re<u>a</u> lidade esta semelhança vai além deste fato. Por exemplo, quandose faz duas descargas sucessivas em um gás devido ao estado de ionização parcial em que este se encontra a partir da primeira de<u>s</u> carga, a segunda exigirá menos tensão.

Este fenômeno é completamente análogo ao fenômeno observado com técnicas de pulso duplo no nosso diodo.

O nosso próximo passo foi verificar se esta semelhança vai além deste fato.

(As medidas que se seguem foram feitas com um outro dio do a temperatura de 77<sup>0</sup>K.)

.26.



FIG.23

Por exemplo, vamos supor que tenhamos um gás polarizadocom uma tensão inferior a tensão de breakdown  $V_B$ . Nestas condições a corrente e a emissão de luz praticamente não existem. P<u>a</u> ra levarmos o gás ao outro estado não é necessário uma tensão -DC de valor  $V_B$ . Basta um pequeno pulso de amplitude e duração <u>a</u> dequadas superposto ao valor D.C que tinhamos que o gás vai pa-

.27.

ra o outro estado (corrente e emissão de luz elevadas) e lá ficam mesmo após cessado o pequeno pulso. As figuras 24 a, b, c abaixo ilustram o mesmo fenômeno que ocorre com o nosso diodo. Como a eliminação da barreira é um problema de acúmulo de carga interessa não só a amplitude mas também a largura do pulso aux<u>i</u> liar.

Na figura 24-a está o pulso de tensão (largura de 10 μs) e a direita o pequeno pulso (duração de 1 μs). Neste estado a corrente e a emissão de luz são nulas praticamente. Na figura -24-b os dois pulsos estão superpostos. O diodo é levado ao segundo estado no qual a tensão é inferior a do primeiro estado e lá permanece.

O valor da corrente e a intensidade da emissão de luz não dependem da amplitude do pequeno pulso nem de sua duração.-Estes valores (corrente e intensidade) são fixados pelas caracteristicas do circuito, a saber, resistências em série com o diodo e caracteristicas do gerador. A figura 24-c mostra como de um valor nulo (praticamente) a corrente aumenta permanecendo no novo estado mesmo após cessar o pulso auxiliar.

Se a tensão de polarização inicial for insuficiente o p<u>e</u> queno pulso não causa o mesmo efeito. As figuras 25-a, 25-b e -25-c esclarecem; (respectivamente tensão de polarização e pulsode tensão auxiliar, polarização + pulso auxiliar e corrente).O diodo é levado ao segundo estado mas este so subexiste enquanto existir o pequeno pulso. Neste caso o pulso auxiliar não fornece carga suficiente para preencher o número crítico n<sub>th</sub> de centros Este número vale, usando a equação 11,:

 $n_{th} = N_{oT} \tau' (1 - e^{-\lambda/\tau'}) = 0,95 N_{o}.$ 



FIG 24



FIG 25

# Capítulo III

# Mecanismos de Injeção e Recombinação de Portadores

Como já foi dito inicialmente, o objetivo do trabalho era o de estudar e identíficar os mecanismos de injeção \* em la sers de heteroestrutura dupla.

Apesar de nós termos estudado um total de cinco diodos de diferentes constituições (por exemplo a porcentagem de alumí nio na liga diferia de diodo para diodo, bem como o tipo de impureza na camada ativa, etc.) e a diferentes temperaturas (300 K, -77 K e 4,2 K) os espectros obtidos não permitem uma conclusão geral por causa de uma não sistemática nos resultados. Isto é, para termos uma conclusão geral seria necessário examinar um número muito maior de diodos com absoluto controle sobre todas as variáveis envolvidas.

O nosso trabalho serviu entretanto para mostrar a difi culdade que se tem em identificar os mecanismos físicos usando-se estruturas complexas, pois ocorrem nestas estruturas variações aleatórias que tornam difícil a análise dos resultados . Conclusões gerais só podem ser alcançadas através do exame de muitos diodosde tal modo a superar os efeitos aleatórios e retirando para a análise a parte sistemática encontrada.

Dos cinco diodos estudados nos vamos apresentar os resu<u>l</u> tados de dois deles e que consiste basicamente de curvas caracteristicas e espectros a temperaturas de 77<sup>0</sup> e 4,2 K.

Para a obtenção dos dados que se seguem foi utilizado o seguinte esquema. (Ver página seguinte)

As curvas I x V e os espectros foram obtidos usando-se um gerador de onda quadrada para diminuir o efeito do aquecimento

# \* Ver referências 1, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.



que obviamente é mais forte em corrente contínua. Entretanto, devido ao baixo nível de injeção que trabalhamos as perdas ohmicas e o aquecimento já podiam de antemão ser desprezados. De fato, foi confirmado mais tarde que exitando-se o diodo em regime puls<u>a</u> do com um fator de trabalho de 1 para 100 por exemplo, que não há variação na curva caracteristica nem no seu espectro com relaçãoa aquele obtido por onda quadrada. Portanto as medidas podem ser tomadas usando-se uma onda quadrada, pois a intensidade da radiação é mais forte neste caso que em regime pulsado de "duty cycle" inferior.

Os diodos cujos dados se seguem tem cerca de 18% de alumínio na liga em ambos os lados (Isto significa "gap" direto de aproximadamente 1.68 eV a temperatura ambiente ) e dimensões de 10 x 15 x 0,5 milésimos de polegada ( a última medida se refere a contacto por faixa). A camada ativa é dopada com germânio que fu<u>n</u> ciona com aceitador.

As curvas características revelam uma queda de tensão anormalmente alta, exatamente como já tinhamos verificado no diodo que exibia resistência negativa. No entanto, nos diodos que acab<u>a</u> mos de mostrar este efeito não foi observado.

De acordo com o nosso modelo de centros saturáveis propo<u>s</u> to no capítulo anterior, esta queda de tensão elevada se deve ao não preenchimento de uma fração crítica dos centros (n<sub>th</sub>) de modo que a barreira se mantém mesmo para níveis elevados de injeção. -Este fato pode provir ou de um tempo de esvaziamento dos centrosmuito rápido ou de um outro mecanismo de injeção que concorre com o mecanismo de captura pelos centros. Como a radiação observada é de intensidade relativa elevada, é razoável supor a segunda hipót<u>e</u> se. Isto é, existe um mecanismo de injeção que fornece recombinação radiativa (pois a intensidade da radiação é forte) e que é pre

.32.

ferencial sobre o mecanismo de enchimento dos centros. Então a bar reira se mantém provocando uma queda de tensão elevada. Por outrolado, a barreira deve ser suficientemente fina (significa que a junção é abrupta) de modo a permitir a injeção de portadores por tunelamento horizontal para "caudas" de estados situadas na camada ativa. A figura abaixo ilustra o nosso pensamento.



FIG. 28 : Concorrência entre 2 processos de recombinação sendo um radiativo e o outro não.

Deste modo conseguimos explicar parcialmente as curvas.

.33.







FIG.31

.36.



ENERGIA (eV)

FIG.32

.37.



VOLTAGEM (V)

FIG.33







Os espectros obtidos mostram como já dissemos resultados não sistemáticos de diodo para diodo. Ainda mais, cada diodo tem espectros de emissão a temperaturas de 77K e 4.2K que são dife rentes dos resultados obtidos anteriormente nas referências cit<u>a</u> das, e portanto fogem um pouco à análise feita naqueles traba lhos. Por exemplo, o diodo L - 521 -44 (FIG.36) apresenta a 4,2K três picos de emissão sendo que para altos níveis de injeção há o domínio do pico de baixas energias e para baixos níveis de injeção há a equivalência em intensidade dos três picos. Aparentemente trata-se do seguinte:

O pico que se desloca rapidamente é devido a uma injeção de eletrons para a cauda de estados situada na camada ativa de Ga As, e posterior recombinação. Os outros dois picos de emissão como não sofrem influências do nível de injeção devem envolver impurezas localizadas.

Foi pensado inicialmente que aquele pico que se desloca rapidamente fosse causado por uma recombinação por tunelamento diagonal (Ver referência 1). No entanto foi previsto por Keldish e comprovado experimentalmente por Alferov que no tunelamento diagonal a radiação emitida é parcialmente polarizada na direção paralela ao campo na junção p-n. Esta polarização resulta de um tunelamento seletivo dos portadores.

Os eletrons e buracos que tunelam (no tunelamento diagonal) são preferencialmente aqueles que tem o vetor de onda  $\vec{k}$  per pendicular a junção. Assumindo que sejam estes os únicos portado res que participam da recombinação o grau de polarização da ra diação emitida será determinado pela estrutura de bandas do semi condutor e da direção da junção p-n relativa aos eixos cristalográficos. Para o Ga As o valor teórico do grau de polarização -(30) se o campo da junção estiver ao longo dos eixos <100> ou-<111> é no máximo 60%. Isto significa que a polarização pode -

.42.

ser usada para identificar o processo de injeção e recombinaçãouma vez que outros processos não tem esta caracteristica.

Como nas nossas medidas não foi observada nenhuma polar<u>i</u> zação, o pico de baixas energias sõ pode ser devido a um preench<u>i</u> mento de caudas de estado.

A identificação dos outros espectros é feita de modo análogo mas devemos ressaltar que não conseguimos elaborar um mod<u>e</u> lo que explicasse todos os resultados por causa da não sistemática já mencionada.

	CURVAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NÍveis de injeção em volts	FIG.30 FIG.32 FIG.34 FIG.36	1.60 2.20 1.50 2.86	1.62 2.30 1.60 3.01	1.65 2.45 1.70 3.20	1.67 2.55 1.80 3.40	1.70 2.67 1.90 3.60	1.75 2.75 2.00 3.80	1.80 2.10 4.20	1.85	1.90	2.00

<u>TABELA III</u> : Níveis de tensão aplicados nos espectros de eletroluminescência das figuras 30, 32, 34 e 36.

# CONCLUSÕES

O presente trabalho serviu para mostrar que o efeito de resistência negativa e queda de tensão elevada observada em alguns lasers de heteroestrutura dupla podem ser tratados como sendo oriundos de traps saturáveis localizados na interface  $Ga_{x} \Lambda \ell_{1-x} \Lambda s$  — Ga As. É conveniente notar que em publicações recentes (Ver referência 27) ficou provado que a junção des tes materiais não apresenta defeitos ou "traps". Não que os no<u>s</u> sos resultados e os de Rediker seguem opostos. Apenas que as estruturas examinadas por ele estavam isentas destes defeitos enquanto que alguns dos nossos diodos apresentavam estas características. Para estes últimos a nossa teoria de "traps" satu ráveis explica muito bem os resultados obtidos. No entanto nãoestá claro ainda a origem de tais traps e porque alguns diodoso apresentam e outros não.

Com respeito aos mecanismos de injeção os resultadosobtidos são totalmente inesperados e novos. Não conseguimos el<u>a</u> borar um novo modelo qualitativo para explicar os resultados, entre outras razões porque os resultados não são repetitivos de diodo a diodo do mesmo grupo. No entanto a apresentação dos resultados é importante para mostrar que resultados novos podem advir de um trabalho sistemático neste tema.

.44.

#### REFERÊNCIAS

- R.C.C.Leite, J.C. Sarace, D.H. Olson, B.G. Cohen, J.M. Whelan and A. Yariv. Physical Review Vol.137 pp A 1583 - A 1590 - mar ch 1965.
- 2) W.L. Bond , B.G. Cohen, R.C.C.Leite and A. Yariv. Applied Physics Letters Vol. 2, nº 3, pp 57-59, february 1963.
- 3) T. Paoli and J.E.Ripper. Physics Today, march 1971.
- 4) J.E. Ripper não publicado.
- 5) Zh. I. Alferov, V.M. Andreev, E.L. Portnoi and M.K. Trukan. Soviet Physics Semiconductors, vol. 3 nº 9, pp 1107 - pp 1110, march 1971.
- 6) Zh. I. Alferov, V.I. Korolkov, V.G. Nikitin, D.N. Tret'yakov, A.A. Yakovenko. Proceedings of the International Conference on the Physics and Chemistry of Semiconductors - Heterojunctionsand Layer Structures. Vol.II, Budapest 1971.
- 7) M.B. Panish and I. Hayashi and S. Sumski. Applied Physics Letters, vol. 16, nº 8, pp 326, april 1970.
- 8) Heterojunctions and Metal-Semiconductors Junctions por: A.G. -Melnes and D.L. Feucht - Editora Academic-Press - 1972 - pp -145.
- 9) Casey H. C. Jr. and Panish M.B. Journal of Applied Physics, vol. 40, pp 4910 - pp 4912, november 1969.
- 10) Alferov Zh I. Proc. Int. Conf. Phys. Chem. Semiconductors -Layered Structures, Budapest, 1970, 2, 7.
- 11) M. Ettenberg, H.Kressel, and S.L. Gilbert. Journal of Applied Physics, vol. 44, nº 2, pp 827 - pp 831, february 1973.
- 12) Panish M.B. and Hayashi I., Proc. of Int.Conf. Phys. Chem.

Semicond. Heterojunctions and Layer Structures 1970 2, 419

- 13) E. Pinkas B.I. Miller, I. Hayashi and P. W. Foy. Journal Apl lied Physics, vol. 43, nº 6, pp 28 27 - pp 2835, june 1972.
- 14) K. Konnerth and C. Lanza Applied Physics Letters, vol. 4, pp -120, pp 121, april - 1964.
- 15) J.E. Ripper, Journal of Appliede Physics, vol. 43, nº 4, pp -1762 - pp 1763, april 1972.
- 16) J.C. Dyment, J.E. Ripper and T.P. Lee, Journal of Applied -Physics, vol. 43 pp 452 - pp 456, february 1972.
- 17) H.C. Casey Jr. and Donald J. Silversmith, Journal of Applied -Physics vol. 40, n9 1, pp 241 - pp 256 - january 1969.
- 18) Ver referência 8 pp 95 pp 98.
- 19) L.V. Keldish, O.V. Konstantinov and V.I. Perel Soviet Phy sics Semiconductors - vol. 3, nº 7, pp 816 - pp 884, january -1970.
- 20) Zh. I. Alferov, V.M. Andreev, V.I. Korolkov, E. L. Portnoi and D.N. Tretyakov, Soviet Physics Semiconductors, vol. 4, nº 1 pp 132 - pp 137, july 1970.
- 21) Zh. I. Alferov, V.M. Andreev, V.I. Korolkov, E. L. Portnoi, and D.N. Tret'yakov - Soviet Physics Semiconductors, vol. 2, nº 7, pp 843 - pp 844, january 1969.
- 22) Zh. I. Alferov, V.M. Andreev, V.I. Korolkov, E.L. Portnoi and D.N. Tret'yakov, Soviet Physics Semiconductors, vol. 2, nº 10, pp 1289 - pp 1291, april 1969.
- 23) Yoshiji Horikoshi and Yoshitaka Furokawa, Japonese Journal of Applied Physics, vol. II, nº 9 pp 1325 - pp 1332, september -1972.

.46.

0

- 24) R.J.Archer, R.C.C.Leite, A.Yariv, S.P.S. Porto and J.M.Whelan Physical Review Letters, vol. 10, nº 11, pp 483, pp 485 june 1963.
- 25) S. Rakshif, S.N. Beswas and A.N.Chakravarti, J.Phys. C:Solid State Phys. vol. 5, pp 702 - pp 708, 1972.
- 26) Zh. I. Alferov, D.Z. Garbuzov, E.P. Morozov and E.L. Portnoi Soviet Physics Semiconductors, vol. 3, nº 7, pp 885 - pp 887 january 1970.
- 27) J.F. Womac and R.H. Rediker, J. Applied Physics, vol. 43, n9
  10, pp 4129 pp 4133, october 1972.
- 28) Zh. I.Alferov and O.A.Ninua, Soviet Physics Semiconductors, vol.4, nº 3, pp 519 - pp 520, october 1970.
- 29) Zh. I.Alferov, D.Z. Garbuzov, O.A. Ninua and V.G. Trofim, So viet Physics Semiconductors, vol. 5, nº 6, pp 982 - pp 986, december 1971.
- 30) Zh. I.Alferov, D.Z. Garbuzov, O.A.Ninua, and V.G. Trofim, So viet Physics Semiconductors, vol. 5 nº 6, pp 987 - pp 990, december 1971.

31) O grau de polarização é definido como sendo  $\frac{I_{\mu} - I_{\perp}}{I_{\mu} + I_{\perp}}$  com:

I<sub>y</sub> - intensidade da radiação polarizada paralela ao campo I<sub>1</sub> - intensidade de radiação polarizada perpendicular ao cam po.